

## 汉普电子hampoo

汉普电子成立于2003年，致力于成为一站式硬件解决方案服务商。总部位于深圳，为全球客户提供硬件方案设计（ODM/IDH）、DMS(PCB设计、PCB制造、器件采购及PCBA)等一站式服务，先后在北京、上海、桂林设置分公司及客服中心。

汉普电子在硬件方案设计、高速PCB信号仿真和设计、音视频技术上积累了丰富的研发设计和产品经验，并与英特尔（Intel）、微软（Microsoft）、瑞芯微（Rockchip）等上游合作伙伴，以及PCB、PCBA、模具等硬件生产制造企业建立了紧密合作关系，结合独立研发的信息化IT技术打造出独特的研发和供应链垂直整合管理体系，帮助客户完成从产品研发EVT/DVT/PVT、小批量验证直到大批量供应，2016年搭载INTEL处理器的PCBA出货超过100万台。

十几年来汉普电子获得全球3000多家高新技术企业客户的认可，其硬件解决方案及DMS制造服务已广泛应用于AI人工智能硬件、智能音视频音箱、WINDOWS办公平板和笔记本电脑、车载电子、工控、安防、医疗、教育、物联网、新能源等领域，客户包括INTEL、百度、京东、科大讯飞等国内外知名企业。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/hpdzhamp-21349.html>